

グラウンドコンタクト

Ground Contact

yokowo



用途

・電子機器製品グラウンド接続用(携帯電話、PCMCIAカード等)

特長

- ・セット基板の高密度実装化に伴う、グラウンドパターン幅狭小化にマッチした実装寸法
- ・実装後の作業者によるコネクタ変形に配慮した設計(プロテクタ装備)
- ・高速マウンタ標準ノズルに対応した実装コスト低減化を実現
- ・コンタクト面品質安定化のための後メッキ処理対応

